公司代码:688785　　公司简称:恒运昌

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币260,573,073.69元。公司2025年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本67,701,688股,以此计算合计拟派发现金红利54,161,350.40元(含税)。本年度公司现金分红总额54,161,350.40元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.58%。

上述事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议,尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	恒运昌	688785	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄丽华	孙天园
联系地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇动能配套区B栋	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇动能配套区B栋
电话	0755-23596099	0755-23596099
传真	0755-27813086	0755-27813086
电子信箱	IR@csl-vacuum.com	IR@csl-vacuum.com

2、报告期公司主要业务简介

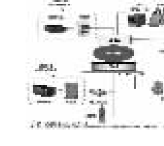
2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.主营业务情况

公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商,主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务,并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件,围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。

2.主要产品及服务情况

公司主要围绕等离子体工艺打造产品矩阵,自研产品具体包括等离子体射频电源系统(等离子体射频电源及匹配器)、等离子体激发装置(远程等离子体源、射频离子源)、等离子体直流电源、配件(滤波器、阻抗调整器等);引进产品主要包括真空获得和流体控制分别所需的真空泵、质量流量计等核心零部件;同时还为晶圆厂提供等离子体射频电源系统原位替换及维修等技术服务。

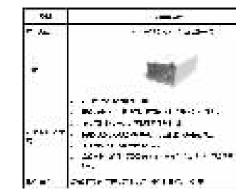


(1)自研产品

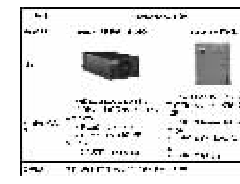
1)等离子体射频电源系统

历经十二年,公司通过自研先后迭代推出 CSL、Bestda、Aspen/Basalt、Cedar四代等离子体射频电源系统系列产品,其中 Bestda系列、Aspen/Basalt系列及Cedar系列产品主要面向半导体领域,具体如下:

①Cedar系列



②Aspen/Basalt 系列

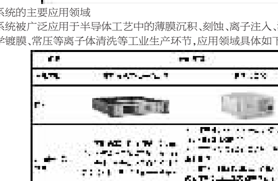


③Bestda 系列

④CSL 系列

⑤公司等离子体射频电源系统的主要应用领域

公司的等离子体射频电源系统被广泛应用于半导体工艺中的薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等环节,以及光伏电池片的薄膜沉积、显示面板镀膜、精密光学镀膜、常压等离子体清洗等工业生产环节,应用领域具体如下:

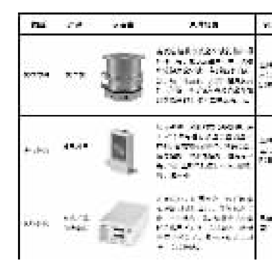


2)其他自研产品及配件

除自研的等离子体射频电源系统外,公司其他自研产品包括:①电源类产品:等离子体直流电源等;②等离子体激发装置:远程等离子体源、射频离子源;③配件:等离子体射频电源功率计、滤波器、阻抗调整器等,具体如下:

(2)引进产品

公司基于等离子体发生条件和反应腔真空环境的实际需求,引进用于获得和维持真空环境的真空泵、用于流体精确控制的质量流量计以及用于真空镀膜装备的等离子体直流电源等核心零部件,围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案,打造核心零部件供应平台,具体如下:



(3)技术服务

公司技术服务主要系为晶圆厂提供等离子体射频电源系统原位替换及维修服务。等离子体射频电源系统在晶圆厂使用过程中会出现老化、故障等问题,需要及时进行更换或维修。国内主要晶圆厂被美国商务部列入实体清单后,无法继续向原海外设备供应商采购备件或申请维修服务,公司为此承接了进口等离子体射频电源系统的原位替换及维修业务,为国内晶圆厂的稳定运转和生产可持续性提供了坚实的保障。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售,通过向半导体、光伏、显示面板、精密光学、其他工业等领域的客户销售以等离子体射频电源系统为代表的自研产品,以及引进真空泵、质量流量计等真空获得和流体控制相关的核心零部件,同时公司为晶圆厂和设备商提供等离子体射频电源系统原位替换及维修服务,以此实现收入和利润。

2、采购模式

公司等离子体射频电源系统等自研产品所使用的主要原材料包括电容、电阻、芯片等电子元器件、功率模块等电气件以及钣金件等结构件。公司在研发过程中结合技术参数、客户要求、物料来源等因素综合考量原材料的选型,通过有针对性的研发设计调整,不断提高产品的性能和品质。同时,公司在采购中积极推进国产化率的提升,注重使用本土元器件,以促进国产替代。

公司引进产品主要采购真空泵、质量流量计等真空获得和流体控制相关的核心零部件,公司根据客户需求向相关品牌的境内外供应商采购,其中境外供应商直接发货至公司指定港口,由公司办理清关等事宜;境内供应商发货至公司指定地点。

公司物料需求部门基于安全库存或销售预测的计划需求,提出采购申请。采购部门根据审批后的采购申请,结合原材料的耗用情况、价格波动、使用频率等多方面因素与合格供应商签订单次采购合同或年度框架协议,执行采购计划。

公司已建立稳定、高质量的供应商体系,关注供应商经营资质、生产能力、技术水平、质量管控水平以及产品价格等多方面因素,并结合响应速度、付款条件等对供应商进行综合评定,将符合要求的供应商列入合格供应商名录,并在供货阶段实行供应商动态管理,筛选优质供应商,持续优化采购渠道,提高原材料供应的效率和稳定性。

3、生产模式

公司等离子体射频电源系统等自研产品主要采取以销定产的生产模式,根据供货要求、产品生产周期、销售预测等因素对生产排期和物料管理进行统筹安排,协调生产、采购和仓储等相关部门保障生产的有序进行。公司的生产流程主要是部件加工及装配、软件烧录、检测和工艺调试等,由制造中心对原材料进行装配、线路连接、产品测试,确保产品性能稳定之后封装入库。为提升生产效率,公司将少量工序委外加工,包括PCBA和线缆定制工序。

4、销售模式

公司产品销售采取直销模式,下游客户主要为半导体、光伏、显示面板、精密光学等行业的设备商,公司向其直接销售与设备配套的等离子体射频电源系统等自研产品,以及真空泵、质量流量计等引进产品。对于等离子体射频电源系统等自研产品,公司需经过客户严格的调查评估、验厂考察等认证程序,才能进入客户的合格供应商体系或目录。在与客户合作对接过程中,公司销售、研发、工艺等部门与客户开展深入沟通,洽谈和确定客户需求信息,拟定合适方案;同时,品质部门、采购部门、生产部门也会参与客户产品的开发,根据新产品的特殊需求,优化产品布局和结构并达成最终方案。公司根据正式订单及客户预测相结合的方式进行生产排产,并按交货期向客户交付。对于真空泵、质量流量计等引进产品,公司根据客户具体需求和订单约定向客户直接销售引进产品。

5、研发模式

公司的研发由研发中心组织,具体包括研发项目的立项、项目实施及验证、交样结题及项目结案等。公司研发模式主要系结合客户主要制程与研发方向需求,同时以公司产品种类和系列为基础进行研发创新。在完成研发样品后,公司会及时向客户进行送样测试,并依据测试反馈结果以及客户提出的新需求,对产品的性能、参数和指标进行针对性调整。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司致力于为国产半导体设备提供优质核心零部件,主要产品为等离子体射频电源系统,主要应用于半导体设备领域。

(1)行业的发展阶段、基本特点

等离子体射频电源系统行业

等离子体射频电源系统是半导体制造中极其关键的专用电源系统,主要由等离子体射频电源和匹配器组成。其核心作用是通过产生高频电场,在晶圆反应腔体内将特定工艺气体电离,创造并维持高活性、高能量的等离子体,并利用等离子体的特殊性能实现薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等复杂半导体工艺(薄膜沉积、刻蚀与光刻并称为芯片制造三大关键工序)。等离子体射频电源系统的性能直接影响薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的成分浓度、均匀性和稳定性等,对于薄膜沉积的厚度、密度、应力、速率,以及刻蚀的选择性、方向性、速率、质量等至关重要,进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率,等离子体射频电源系统在半导体制造核心装备中占据着核心位置。等离子体射频电源系统可广泛应用于半导体、光伏、显示面板、精密光学、等离子体清洗等领域,是推动工艺和技术进步的重要载体。产业链具体情况如下:

等离子体射频电源系统是半导体设备零部件国产化最难关卡之一,技术壁垒高、研发投入大、研发周期长、生产的"精确复制"要求极高,因而国产化率极低。中国大陆半导体行业等离子体射频电源系统的市场仍呈现由美系海外巨头厂商高度垄断的竞争格局,半导体设备厂商对于零部件自主可控的要求愈发紧迫,伴随国产替代的整体趋势,国产等离子体射频电源系统市场快速发展。

(2)主要技术门槛

半导体设备核心零部件是半导体设备技术更迭和制程演进的重要承载,在半导体工艺和芯片结构日趋复杂的背景下,半导体设备商对核心零部件厂商的要求更为严苛,包括对产品的可靠性、稳定性和一致性及核心零部件厂商的研发能力、技术实力。因此,半导体设备核心零部件行业的技术壁垒很高。等离子体射频电源系统作为薄膜沉积设备、刻蚀设备等半导体设备的核心零部件,技术要求极高,包括在纳米尺寸级别上精准控制等离子体的刻蚀过程、在纳秒时间级别上和复杂环境中精准且稳定的控制等离子体的变化。技术要求极高主要由于其直接关系到薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的浓度、均匀性和稳定性等,进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率。

等离子体射频电源系统的研发难度大,所需研发周期长、研发投入大。以AE为例,从2008年推出可用于FinFET工艺的第三代Paramount系列射频电源,到2023年推出可用于3D封装的第五代eVerest系列射频电源,产品迭代历时15年。MKS年报披露其2023-2025年累计研发费用高达8.58亿美元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商,主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务,并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件,围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。公司自主研发的第二代产品Bestda系列等离子体射频电源系统可支撑28纳米制程,第三代产品Aspen系列等离子体射频电源系统可支撑7-14纳米先进制程,第四代产品Cedar系列等离子体射频电源系统将射频电源和匹配器整合为一体化平台,可支撑5纳米及以下更先进制程。公司在国内半导体领域系首家出货过亿元和首家实现等离子体射频电源系统(支持半导体先进制程)量产的国产厂商。公司打破多年来海外巨头在国内等离子体射频电源系统领域的垄断格局,能与海外巨头同台竞争,并不断扩大市场占有率。报告期内,公司获得深圳2025年瞪羚企业等荣誉。

根据弗若斯特沙利文历史统计数据,中国大陆半导体行业等离子体射频电源系统的市场呈现海外巨头高度垄断的竞争格局,其中2024年海外厂商MKS、AE、霍廷格和DAIHEN等合计市占率接近88%,国产厂商市占率不足12%。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

根据2025年10月中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议所提出的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,要全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局,提高基础研究投入比重,加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向,优化有利于原创性、颠覆性创新的环境,产出更多标志性原创成果。

1)半导体工艺和芯片结构日趋复杂,对等离子体射频电源系统的技术要求显著提升

随着半导体制程的持续演进,薄膜沉积、刻蚀等半导体工艺的复杂度和精细度日益提高,对等离子体射频电源系统也在不断提出更高、更复杂的要求。经过几十年的演进,等离子体射频电源系统从早期的基于变压器和电子管的射频电源及固定匹配网络演变成开关模式电源和自动调谐匹配网络,实现可靠、稳定、高效的功率输送,并极大地减小了物理尺寸;其后,等离子体射频电源系统逐渐向数模混合控制、全数字控制发展,输出信号也从连续波信号拓展出了脉冲信号。

随着平面器件结构尺寸逐渐接近物理极限,半导体行业开始转向更为复杂的三维结构,等离子体射频电源系统已经成为支持芯片3D结构复杂化的核心技术。3D存储器的层数持续增加、FinFET持续缩小对于等离子体射频电源系统的技术要求显著提升。如对于层数较高的3D NAND,其刻蚀需要达到70:1的高深宽比,这要求等离子体中产生的活化离子能一直达到孔隙的底部,这需要等离子体射频电源系统通过产生多重射频和同步射频脉冲来控制离子能量和表面电荷,并且在微秒范围内精确测量、高速调谐射频功率。

2)AI应用落地,半导体迎增长新机遇

人工智能(AI)的大量应用需求将带动新一轮半导体增长,尤其是先进制程的逻辑及存储相关的晶圆制造厂的产能。一方面,需求激增带动算力产业链的资本开支持续增加,并带动HBM、3D NAND存储需求快速增长。另一方面,随着手机、PC、汽车、物联网等传统终端的AI应用落地,换机和升级需求增加,智能装置AI化将推动新一轮半导体增长,成为本轮半导体增长周期的驱动因素。

3)制程节点演进、芯片和工艺复杂度的提升带动等离子体射频电源系统用量及价值占比提升

半导体制造对等离子体射频电源系统工艺要求的提升,有效地丰富了等离子体射频电源系统的工艺体系,为设备厂商提供较宽的工艺窗口,并提高了等离子体射频电源系统在半导体制造设备中的价值占比。半导体设备全球市场规模成长至近千亿美元,同时随着制程节点不断演进、芯片和工艺复杂度的提升,薄膜沉积设备和刻蚀设备等半导体设备的需求将持续上升。等离子体射频电源系统作为薄膜沉积设备和刻蚀设备等半导体设备的核心零部件,其性能直接关系到薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的浓度、均匀性和稳定性等,进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率。薄膜沉积设备和刻蚀设备等单台设备中的等离子体射频电源系统的用量和价值占比随着半导体设备用量的增加也将呈整体提升态势。

4)设备国产化为我国半导体行业发展的长期趋势

受欧美等国对我国半导体产业限制政策的影响,我国半导体产业的供应链安全面临严峻挑战,凸显出我国在半导体关键领域实现自主可控的必要性。半导体产业链国产化的需求特别强烈,国产化进程将进一步加速,半导体核心设备及核心零部件国产化将成为我国半导体行业发展的长期趋势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	901,088,728.31	817,674,296.61	10.20	628,347,757.31
归属于上市公司股东的净资产	800,252,958.64	679,967,506.09	17.69	537,025,614.14
营业收入	529,470,114.60	540,790,338.75	-2.09	325,268,486.91
利润总额	121,576,783.80	159,162,127.98	-23.61	87,635,123.63
归属于上市公司股东的净利润	113,840,339.46	141,540,222.60	-19.57	79,827,335.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,532,083.12	128,970,946.06	-18.95	68,533,819.12
经营活动产生的现金流量净额	84,787,796.09	99,500,225.57	-14.79	45,448,856.91
加权平均净资产收益率(%)	15.42	23.26	减少7.84个百分点	34.97
基本每股收益(元/股)	2.24	2.79	-19.71	1.62
稀释每股收益(元/股)	2.24	2.79	-19.71	1.62
研发投入占营业收入的比例(%)	15.14	10.22	增加4.92个百分点	11.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1.报告期内公司实现营业收入529,470,114.60元,较上年同期减少2.09%;实现归属于上市公司股东的净利润113,840,339.46元,较上年同期减少19.57%。主要系半导体行业具有周期波动的特性,下游半导体设备客户的采购量需依据自身承接的晶圆厂订单数量、产品验证导入进度及交付验收节奏动态调整,进而导致对公司的采购呈现波动。

2.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为84,787,796.09元,较上年同期减少14.79%,主要系本年度营业收入略降,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

3.报告期内研发投入占营业收入比例为15.14%,较上年度增加4.92个百分点。主要系公司研发费用中人工费同比增长61.43%,公司持续加大研发投入力度,提高技术指标要求,推进新产品开发、产品持续升级迭代等,不断加强产品竞争力,研发费用较上年同期大幅增加。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	141,519,897.79	162,536,445.24	97,257,351.16	128,156,420.41
归属于上市公司股东的净利润	35,029,013.79	34,318,601.03	22,229,092.77	22,263,631.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,672,800.40	32,090,327.75	20,596,013.92	19,172,941.05
经营活动产生的现金流量净额	15,334,185.36	-24,856,628.35	49,872,741.01	44,437,498.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市恒运昌投资有限公司	0	1,310.8051	25.8179	1,310.8051	无	0	境内非国有法人
乐卫平	0	1,172.1312	23.0866	1,172.1312	无	0	境内自然人
深圳市恒运昌真空技术投资中心(有限合伙)	0	1,054.9592	20.7787	1,054.9592	无	0	其他
国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	413.9245	8.1528	413.9245	无	0	其他
江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	206.9622	4.0764	206.9622	无	0	其他
深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙)	0	161.9369	3.1895	161.9369	无	0	其他
拓荆科技股份有限公司	0	156.6612	3.0856	156.6612	无	0	境内非国有法人
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	0	77.1129	1.5188	77.1129	无	0	其他
上海浦宸私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	77.1129	1.5188	77.1129	无	0	其他
上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	56.5512	1.1138	56.5512	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末:(1)实际控制人乐卫平持有恒运昌投资70%股权,并担任恒运昌投资的执行董事,恒运昌投资是投资中心及投资发展中心的执行事务合伙人;恒运昌投资、投资中心及投资发展中心均为乐卫平控制的企业;(2)除上述情形外,公司未知其他股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

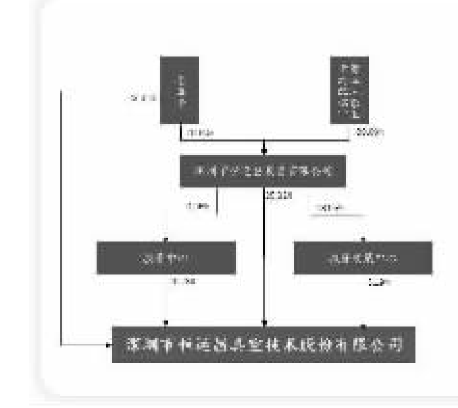
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

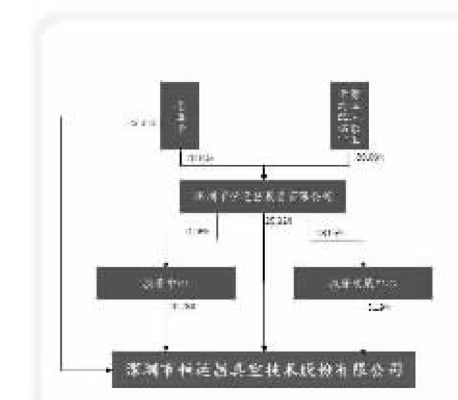
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司实现营业收入52,947.01万元,较上年同期下降2.09%,主要系半导体行业具有周期波动的特性,下游半导体设备客户的采购量需依据自身承接的晶圆厂订单数量、产品验证导入进度及交付验收节奏动态调整,进而导致对公司的采购呈现波动。实现归属于上市公司股东的净利润 11,384.03万元,较上年同期下降19.57%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,453.21 万元,较上年同期下降18.95%,主要系公司持续加大研发投入力度,提高技术指标要求,推进新产品开发、产品持续升级迭代等,不断加强产品竞争力,研发费用较上年同期大幅增加。截至本报告披露日,公司在手订单为15,718.77万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688785　　证券简称:恒运昌　　公告编号:2026-007

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币8.00元(含税)。2025年度不送红股,不进行公积金转增股本。
- 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称"公司")本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为113,840,339.46元,母公司实现的净利润为123,226,581.15元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为260,573,073.69元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本67,701,688.00股,以此计算合计拟派发现金红利54,161,350.40元(含税)。本年度公司现金分红总额54,161,350.40元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.58%。

2、2025年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司于 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所科创板上市,上市不满三个完整会计年度,公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划,董事会同意本次利润分配方案,并提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司正常经营、长远发展以及未来的资金需求,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:688785　　证券简称:恒运昌　　公告编号:2026-015

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 关于2025年度计提资产及信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况,对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。

证券代码:688785　　证券简称:恒运昌

转432

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	124,417,988.35	141,519,897.79	-12.08
利润总额	21,371,745.90	37,717,612.07	-43.34
归属于上市公司股东的净利润	17,582,772.30	35,029,013.79	-49.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,930,491.92	30,400,772.69	-44.31
经营活动产生的现金流量净额	10,650,798.70	15,334,185.36	-30.54
基本每股收益(元/股)	0.28	0.69	-59.42
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.69	-59.42
加权平均净资产收益率(%)	1.00	5.02	减少4.02个百分点
研发投入合计	21,864,466.64	20,627,959.34	5.99
研发投入占营业收入的比例(%)	17.57	14.58	增加2.99个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,365,860,799.07	901,088,728.31	162.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,232,049,285.36	800,252,958.64	178.92

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称"公司")是国内领先的半导体设备核心零部件供应商。公司持续致力于先进制程半导体设备核心零部件的研发生产,通过自主创新,提高公司产品的技术先进性,丰富公司产品种类,扩大产品市场占有率,助力国内半导体设备企业实现关键零部件全面自主可控。

报告期内,公司实现营业收入1.24亿元,与上年同期相比减少1,710.19万元,同比下降12.08%,主要系上游半导体设备客户的采购量依据其自身承接的晶圆厂订单数量、产品验证导入进度及交付验收节奏动态调整与逐步释放,进而导致对公司的采购呈现波动。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,758.28万元,与上年同期相比减少,主要系公司全面提升公司运营管理,并持续推进研发投入和各类型人才引进;同时政府补助相对去年同期减少,且公司按照会计准则要求计提相应的资产减值损失所致。报告期内,公司正积极推进子公司恒运昌真空技术(沈阳)有限公司的建设与正式运营,助力其由试产到正式投产,并推进深圳产能建设,都将有助于后续产能的释放。

人工智能的大量应用需求将带动新一轮半导体增长,尤其是先进制程的逻辑及存储相关的晶圆厂的产能需求,中国等离子体射频电源系统行业正处于市场规模快速扩张、国产替代关键突破、技术迭代持续加速的黄金发展期。公司将充分发挥研发和技术优势,结合市场发展前景和客户需求,不断进行新产品的研发设计,结合公司丰富的技术和生产经验,积极响应拓荆科技、中微公司、北方华创、微导纳米、北京屹唐等行业头部半导体设备商需求,加快推动更先进工艺制程等离子体射频电源系统的产业化应用,为客户提供性能更优、可靠性更高的产品,推进公司长期稳定发展。同时,公司还将积极推动主营业务产品向光伏、显示面板、精密光学等领域的拓展,通过内生研发和择机对外收购的方式,不断提升公司产品性能与质量,并拓宽公司产品品类,助力公司长期稳定发展。截至本报告披露日,公司在手订单为15,718.77万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	767,388.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	115,108.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	652,280.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-43.34	主要系公司全面提升公司运营管理,并持续推进研发投入和各类型人才引进;同时政府补助相对去年同期减少,且公司按照会计准则要求计提相应的资产减值损失所致
归属于上市公司股东的净利润	-49.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.31	
经营活动产生的现金流量净额	-30.54	主要系报告期人才引进等人员费用同比增加,政府补助相对去年同期减少
基本每股收益	-59.42	主要系净利润下降以及报告期内公司首次公开发行股票,股本增加摊薄所致
稀释每股收益	-59.42	
总资产	162.56	主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金,股本和资本公积相应增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	178.92	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
深圳市恒运昌投资有限公司	境内非国有法人	13,108,051	19.36	13,108,051	0	无	0
乐卫平	境内自然人	11,721,312	17.31	11,721,312	0	无	0
深圳市恒运昌真空技术投资中心(有限合伙)	其他	10,549,592	15.58	10,549,592	0	无	0
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,139,245	6.11	4,139,245	0	无	0
北京瑞芯私募基金管理有限公司-江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,069,622	3.06	2,069,622	0	无	0
拓荆科技股份有限公司	境内非国有法人	2,010,597	2.97	2,010,597	0	无	0
深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙)	其他	1,619,369	2.39	1,619,369	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	959,370	1.42	959,370	0	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	771,129	1.14	771,129	0	无	0
上海国盛资本管理有限公司-上海浦宸私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	771,129	1.14	771,129	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	427,503	人民币普通股	427,503
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	386,235	人民币普通股	386,235
李文	360,000	人民币普通股	360,000
全国社保基金六零二组合	341,266	人民币普通股	341,266
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	261,272	人民币普通股	261,272
太平人寿保险有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
澳门金融管理局-自有资金	224,152	人民币普通股	224,152
科威特政府投资局-自有资金	197,960	人民币普通股	197,960
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	195,062	人民币普通股	195,062
基本养老保险基金一六零五二组合	185,276	人民币普通股	185,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	乐卫平持有深圳市恒运昌投资有限公司70%股权,并担任深圳市恒运昌投资有限公司的执行董事;深圳市恒运昌投资有限公司是深圳市恒运昌真空技术投资中心(有限合伙)及深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人。深圳市恒运昌投资有限公司、深圳市恒运昌真空技术投资中心(有限合伙)、深圳市恒运昌真空技术投资发展中心(有限合伙)均为乐卫平控制的企业。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,899,476,428.88	481,406,878.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,590,382.72	8,648,863.85
应收账款	123,077,874.37	100,261,915.84
应收款项融资	25,302,887.28	17,952,985.88
预付款项	25,562,759.03	15,946,972.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,000,613.99	4,018,193.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,424,419.35	147,808,836.47
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,042,340.64	6,937,176.55
流动资产合计	2,239,477,706.26	782,981,823.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,713,182.74	91,810,034.23
在建工程	1,107,675.21	471,439.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,182,683.30	13,154,822.10
无形资产	344,085.71	449,813.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,650,429.04	3,055,535.27
递延所得税资产	8,625,153.81	8,625,153.81
其他非流动资产	759,883.00	540,106.82
非流动资产合计	126,383,092.81	118,106,905.07
资产总计	2,365,860,799.07	901,088,728.31
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,209,205.86	30,038,801.54
预收款项		
合同负债	23,974,698.03	23,915,540.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,433,100.79	10,709,308.20
应交税费	8,151,944.49	10,793,003.08
其他应付款	788,589.41	166,022.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,201,271.78	10,083,955.00
其他流动负债	932,958.14	3,534,236.76
流动负债合计	113,691,768.50	89,240,867.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,860,286.62	6,568,054.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,259,458.59	5,026,847.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,119,745.21	11,594,901.81
负债合计	133,811,513.71	100,835,769.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	67,701,688.00	50,771,129.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,871,541,618.66	474,199,493.24
减:库存股		
其他综合收益	-52,605.00	6,525.00
专项储备		
盈余公积	25,385,564.50	25,385,564.50
一般风险准备		
未分配利润	267,473,019.20	249,890,246.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,232,049,285.36	800,252,958.64
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,232,049,285.36	800,252,958.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,365,860,799.07	901,088,728.31

公司负责人:乐卫平　　主管会计工作负责人:郑悦佳　　会计机构负责人:张慧芳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	124,417,988.35	141,519,897.79
其中:营业收入	124,417,988.35	141,519,897.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,963,509.77	107,920,616.40
其中:营业成本	59,544,030.50	71,541,687.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	212,657.06	701,356.84
销售费用	2,984,431.70	1,921,451.51
管理费用	14,780,827.85	13,235,163.16
研发费用	21,864,466.64	20,627,959.34
财务费用	-422,903.98	-107,002.16
其中:利息费用	193,770.04	204,177.06
利息收入	-701,233.08	-780,865.33
加:其他收益	1,358,766.82	6,941,330.92
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,289,476.18	-482,556.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,152,023.32	-2,155,229.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,371,745.90	37,902,826.52
加:营业外收入	-	8,759.93
减:营业外支出	-	193,974.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,371,745.90	37,717,612.07
减:所得税费用	3,788,973.60	2,688,598.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,582,772.30	35,029,013.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,582,772.30	35,029,013.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,582,772.30	35,029,013.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-59,130.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,130.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-59,130.00	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-59,130.00	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,523,642.30	35,029,013.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,523,642.30	35,029,013.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:乐卫平　　主管会计工作负责人:郑悦佳　　会计机构负责人:张慧芳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,458,389.61	130,175,456.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,262.22	3,766,845.14
经营活动现金流入小计	102,536,651.83	133,942,301.50
购买商品、接受劳务支付的现金	48,958,149.13	81,660,592.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,771,672.35	20,787,731.85
支付的各项税费	5,282,330.65	7,912,670.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,873,701.00	8,247,120.92
经营活动现金流出小计	91,885,853.13	118,608,116.14
经营活动产生的现金流量净额	10,650,798.70	15,334,185.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,194,723.63	8,312,545.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,194,723.63	8,312,545.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,723.63	-8,312,545.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,447,548,850.04	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,447,548,850.04	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,996,419.05	2,057,078.61
筹资活动现金流出小计	37,996,419.05	2,057,078.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,409,552,430.99	-2,057,078.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,044.02	-453,738.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,418,069,550.08	4,510,822.69
加:期初现金及现金等价物余额	481,406,878.80	427,113,311.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,899,476,428.88	431,624,134.13

公司负责人:乐卫平　　主管会计工作负责人:郑悦佳　　会计机构负责人:张慧芳

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026年4月28日